## 06.5;08.3;15.2

# Высокоточная характеризация сверхмногопериодных AIGaAs/GaAs-сверхрешеток с помощью рентгеновской рефлектометрии на синхротронном источнике

© Л.И. Горай<sup>1,2</sup>, Е.В. Пирогов<sup>1</sup>, М.В. Свечников<sup>3</sup>, М.С. Соболев<sup>1</sup>, Н.К. Поляков<sup>1,2</sup>, Л.Г. Герчиков<sup>1,4</sup>, Е.В. Никитина<sup>1</sup>, А.С. Дашков<sup>1</sup>, М.М. Борисов<sup>5</sup>, С.Н. Якунин<sup>5</sup>, А.Д. Буравлев<sup>2,6–8</sup>

<sup>1</sup> Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Институт аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>3</sup> Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия

<sup>4</sup> Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия

<sup>5</sup> Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия

<sup>6</sup> Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Санкт-Петербург, Россия

<sup>7</sup> Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия

<sup>8</sup> Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lig@pcgrate.com

Поступило в Редакцию 12 апреля 2021 г. В окончательной редакции 26 апреля 2021 г. Принято к публикации 27 апреля 2021 г.

> Методами рентгеновской рефлектометрии (в том числе на синхротронном источнике) и фотолюминесценции определена морфология сверхмногопериодных сверхрешеток Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As/GaAs, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Найденные с помощью лабораторных и синхротронных исследований толщины слоев сверхрешетки со 100 периодами коррелируют с точностью ~ 1%. На синхротроне начиная с высоких (> 4–5) брэгговских порядков обнаружены пики отражения, которые не наблюдаются при измерениях на дифрактометре и связаны, по-видимому, с технологическими особенностями роста таких структур. Из анализа следует, что пики соответствуют модуляции в сверхрешетке с периодом, в ~ 3–5 раз бо́льшим, и характеризуют разброс толщин по глубине структуры в несколько процентов.

> Ключевые слова: сверхрешетка AlGaAs/GaAs, молекулярно-пучковая эпитаксия, рентгеновская рефлектометрия, синхротронный источник, фотолюминесценция.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.15.51225.18824

Гетероструктуры с множеством сильно связанных квантовых ям, такие как сверхмногопериодные (СМП) сверхрешетки (СР), в последнее время привлекают внимание в связи с созданием комнатных инфракрасных и терагерцевых перестраиваемых лазеров на основе образования специфических минизон (уровней Ванье-Штарка) и последовательного туннелирования носителей через несколько периодов [1-3]. Чтобы уменьшить рассеяние носителей на гетерограницах, образцы с сотнями и тысячами слоев следует выращивать с атомарной точностью толщин, субатомным уровнем среднеквадратичной шероховатости и диффузности интерфейсов ( $\sigma$ ) и точностью состава, составляющей доли процента [4-6]. Синтез СМП-структур методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) занимает много часов и должен выполняться с учетом обеднения источников напыляемых материалов, что достигается путем анализа тестовых образцов ex situ и калибровки потоков in situ [7].

Неразрушающими инструментами исследования полупроводниковых СР являются высокоразрешающая рентгеновская рефлектометрия (ВРР) и дифрактометрия (ВРД), основанные на анализе распределений интенсивности рассеяния в прямом и обратном пространствах и решении соответствующих обратных задач [8-10]. Эти методы, будучи взаимодополняющими, позволяют избегать зависимости между параметрами модели, которых может быть сотни. Дополнительными независимыми методами исследования СМП-структур являются спектры фотолюминесценции (ФЛ) и просвечивающая электронная микроскопия [4,7]. Измерения, выполняемые на источнике синхротронного излучения (СИ), позволяют исследовать толстые структуры в широком диапазоне длин волн, углов и интенсивностей [11]. Настоящая работа посвящена высокоточной характеризации СМП-структур, а также обнаружению, фитингу и интерпретации особенностей морфологии слоев СР со 100 периодами, выращенных методом МПЭ и измеренных с использованием СИ.

Образцы СР выращивались на полуизолированных подложках GaAs(100) на промышленной МПЭ-установке Riber 49. Рост слоев контролировался *in situ* с помощью системы дифракции быстрых электронов на отражение. Синтезированные СР-структуры имели толщину  $\sim 1.2 \,\mu$ m и различались концентрацией донорной легирующей примеси *n*-типа (Si): рассматривались неле-

гированные и легированные структуры с  $n = 1 \cdot 10^{16}$  и  $1 \cdot 10^{17}$  сm<sup>-3</sup>. Степень легирования по толщине СР была примерно одинаковой для барьеров и квантовых ям.

Лабораторные рефлектометрические измерения проводились на дифрактометре PANalytical X'PertPro с характеристической длиной волны излучения Cu $K_{\alpha 1}$ ( $\lambda = 0.15406$  nm) при скользящих углах падения в диапазоне  $\Delta \theta = 0-4^{\circ}$  с шагом 0.0005° и щелью детектора  $\omega = 1$  mm (рис. 1, 2). Рефлектометрические измерения на СИ были выполнены на станции "Фаза" "КИСИ-Курчатов" [12] в режиме высокого углового разрешения в диапазоне скользящих углов  $0-8^{\circ}$  на длине волны  $\lambda = 0.15406$  nm.

ВРР-модель для лабораторных и синхротронных исследований базировалась на выбранном дизайне для синтезированных структур: сверхрешетка [Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As  $(2 \text{ nm})/\text{GaAs}(10 \text{ nm})] \times 100$ и закрывающий слой GaAs (10 nm). Как сообщалось в работах [13,14], на воздухе при нормальных условиях на поверхности GaAs существует тонкий слой собственного оксида, состоящий в основном из Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, а после протекания реакции окисления также формируются слои As2O3 и As. Аналогично для учета влияния оксидной пленки в измерениях на СИ в нашу модель были добавлены три слоя. Наибольшее совпадение с экспериментальной ВРР-огибающей для нелегированной структуры с толщиной слоя d и плотностью  $\rho$  показали слои Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  $(d = 0.54 \text{ nm}, \sigma = 0.48 \text{ nm}, \rho = 2.330 \text{ g/cm}^3),$ As  $(d = 0.53 \text{ nm}, \sigma = 0.3 \text{ nm}, \rho = 5.349 \text{ g/cm}^3)$ , As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (d = 1.14 nm,  $\sigma = 0.49$  nm,  $\rho = 2.509$  g/cm<sup>3</sup>), а для легированной с  $n = 1 \cdot 10^{17}$  — слои Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (d = 0.13 nm,  $\sigma = 0.52 \,\mathrm{nm}, \quad \rho = 2.697 \,\mathrm{g/cm^3}),$ As  $(d = 0.72 \,\mathrm{nm})$  $\sigma = 0.63$  nm,  $\rho = 5.349$  g/cm<sup>3</sup>) и As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (d = 1.55 nm,  $\sigma = 0.26$  nm,  $\rho = 2.549$  g/cm<sup>3</sup>). Следует отметить, что нами не исследовался точный состав оксидного слоя, а приведенные данные использовались только для улучшения качества подгонки (рис. 1, 2).

Полученная с помощью программы "Multifitting" [15] модель дает хорошее совпадение экспериментальных и теоретических пиков для 10 брэгговских порядков при сравнении с лабораторными измерениями и для 15 брэгговских порядков при измерениях на СИ, что свидетельствует о высоком качестве получаемых структур и хорошей точности подгонки (рис. 1, 2). Параметры толщин слоев и интерфейсов структур, полученные в результате лабораторных и синхротронных ВРРисследований, составили соответственно для нелегированного образца: AlGaAs (2.12 nm)/GaAs (10.61 nm),  $\sigma_1 = 0.45 \,\mathrm{nm}, \quad \sigma_2 = 0.38 \,\mathrm{nm}, \quad \mathrm{AlGaAs} \quad (2.09 \,\mathrm{nm})/\mathrm{GaAs}$  $(10.61 \text{ nm}), \sigma_1 = 0.39 \text{ nm}, \sigma_2 = 0.39 \text{ nm}; \sigma_1$  относится к шероховатости на интерфейсах AlGaAs–GaAs,  $\sigma_2$  — на интерфейсах GaAs-AlGaAs. Для легированного образца с  $n = 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3}$  эти величины были следующими: (2.09 nm)/GaAs AlGaAs  $(10.98 \, \mathrm{nm}),$  $\sigma_1 = 0.4 \, \text{nm},$  $\sigma_2 = 0.51 \text{ nm};$  AlGaAs (2.11 nm)/GaAs  $(10.95 \,\mathrm{nm}),$  $\sigma_1 = 0.4 \,\mathrm{nm}, \ \sigma_2 = 0.35 \,\mathrm{nm}.$  Следовательно, значения периодов и толщин слоев для двух ВРР-исследований



**Рис. 1.** Интенсивность отражения нелегированной структуры со 100 периодами в зависимости от угла скольжения  $\theta$ . Длина волны  $\lambda = 0.15406$  nm. Данные получены на лабораторном (нижняя кривая) и синхротронном источнике (верхняя кривая). Точками представлены результаты расчетов. Овалами выделены неосновные брэгговские пики рентгеновского отражения (глитчи).

для обоих образцов коррелируют с точностью ~ 1%. Величины  $\sigma$  коррелируют несколько хуже, однако для фитинга синхротронных данных использовалась более сложная модель с учетом верхних оксидированных слоев Ga и As. Следует также учесть, что данные, полученные в Multifitting для значений  $\sigma$ , не превышающих 0.5 nm, дают погрешность коэффициентов зеркального отражения (интенсивности) в несколько процентов по сравнению с точным учетом влияния шероховатости в рассмотренном диапазоне углов, определенным с помощью программы PCGrate<sup>TM</sup> [16] на основе строгого метода граничных интегральных уравнений и метода Монте-Карло [7,17,18].

На источнике СИ для исследуемых СМП-структур были обнаружены глитчи — неосновные брэгговские пики рентгеновского отражения, которые ранее не наблюдались в аналогичных образцах, исследуемых на различных лабораторных дифрактометрах [1,7,17]. Они становятся заметными при достаточно больших углах скольжения, начиная с 1.5-2° (выделены овалами на рис. 1, 2). Фитинг показывает, что эти пики соответствуют сверхпериодичности пространственной структуры с периодом порядка 3-5 периодов СР. Интенсивность данных пиков сравнима с интенсивностью брэгговских пиков начиная с брэгговского номера выше 10, т.е. искажение структуры достаточно мало. Действительно, сделанная с помощью модели оценка показывает, что это соответствует осцилляциям толщин слоев по глубине структуры порядка нескольких процентов (1-5%). Аналогичные модуляции наблюдались с помощью ВРД, например, в CP InSb/InGaSb/InSb/InAs [19]. Авторы работы [19] связали появление дополнительных пиков

· · · · · ·			-
Характеристика	Нелегированная структура	$n = 1 \cdot 10^{16} \mathrm{cm}^{-3}$	$n = 1 \cdot 10^{17} \mathrm{cm}^{-3}$
PL <sub>max</sub> , eV	1.5397	1.5343	1.5320
FWHM, meV	6.86	7.91	16.6

Спектры ФЛ СМП-структур с различным уровнем легирования, измеренные при 77 К



**Рис. 2.** Интенсивность отражения легированной  $(n = 10^{17} \text{ cm}^{-3})$  структуры со 100 периодами в зависимости от угла скольжения  $\theta$ . Длина волны  $\lambda = 0.15406$  nm. Данные получены на лабораторном (нижняя кривая) и синхротронном источнике (верхняя кривая). Точками представлены результаты расчетов. Овалами выделены неосновные брэгговские пики рентгеновского отражения (глитчи).



**Рис. 3.** Спектры ФЛ СМП-структур с разным уровнем легирования при 77 К. Расчеты проводились для структуры  $[Al_{0.3}Ga_{0.7}As~(2.1 \text{ nm})/GaAs~(10.6 \text{ nm})] \times 100.$ 

с небольшим периодическим изменением скорости внедрения In в эпитаксиальные слои. Мы предполагаем, что эта дополнительная периодичность может возникать в первую очередь вследствие нестационарного поведения потоков атомов Ga или, что более вероятно, Al в момент открытия заслонок источников соответствующих материалов МПЭ-установки. Поэтому одним из возможных решений проблемы получения еще более качественных слоев может являться использование МПЭ-установок с уменьшенным временем срабатывания заслонок источников.

Для независимого анализа толщины слоев СР и состава барьеров анализировались спектры ФЛ. Энергетическая диаграмма минизоны СР и рассчитанный спектр ФЛ были получены с использованием приближения огибающей в восьмизонной модели Кейна, включая зону проводимости (Г6), подзоны легких и тяжелых дырок в валентной зоне (Г8) и зону с расщепленными спин-орбитами (Г7) [20]. Для параметров модели Кейна использовались значения и схема интерполяции, рекомендованные в [21]. Предполагалось, что распределения электронов и дырок находятся в тепловом равновесии с температурой T = 77 К. В расчетах использовалось уширение Лоренца квантовых уровней с шириной сворачивания 10 meV. Это обеспечило хорошее согласие наблюдаемых и рассчитанных спектров ФЛ (рис. 3).

Спектры ФЛ структур были измерены при температуре 77 К с использованием инфракрасного лазера с длиной волны 778 nm и мощностью 8 mW на установке Accent RPM Sigma. С увеличением степени легирования наблюдается сдвиг длины волны в сторону меньших энергий и довольно заметное уширение спектра. Сужение запрещенной зоны при высоких уровнях легирования — хорошо известное явление в полупроводниках. Донорные примеси с мелкими уровнями создают энергетические уровни в запрещенной зоне вблизи края зоны проводимости. При увеличении количества легирования плотность состояний данных примесей увеличивается, при этом образуется континуум состояний. Ширина запрещенной зоны в этом случае эффективно уменьшается. Положение пиков спектров ФЛ (PL<sub>max</sub>) и их ширины (FWHM) представлены в таблице. Расчеты, выполненные для нелегированной структуры со средними значениями толщин слоев, полученных из BPP, совпали с высокой точностью (~1%) с экспериментом и независимо подтвердили найденные из ВРР величины.

Таким образом, с помощью метода рентгеновской рефлектометрии (в том числе с использованием СИ) с высокой точностью была определена морфология СМП-структур Al<sub>0.3</sub>Ga<sub>0.7</sub>As/GaAs со 100 периодами, синтезированных методом МПЭ. Найденные с помощью лабораторных и СИ-исследований толщины слоев СР коррелируют с точностью ~ 1%, что также независимо подтверждается спектром ФЛ. На СИ начиная с высоких (> 4-5) брэгговских порядков обнаружены небольшие пики, которые не наблюдаются при измерениях на дифрактометре и связаны, по-видимому, с нестационарным поведением потоков атомов в момент открытия заслонок источников материалов. Установлено, что они соответствуют модуляции СР с периодом  $\sim 3-5$  периодов СР и характеризуют колебания толщин слоев порядка нескольких процентов по глубине СМП-структуры. Однако слабые отклонения от периода, вызванные неравномерностью роста слоев при их выращивании методом МПЭ, не должны сильно сказываться на характеристиках подобного излучающего прибора [22]. Полученные отклонения по-прежнему позволяют получать высокие значения силы осциллятора для необходимых переходов [23].

#### Благодарности

Авторы признательны Н.Н. Фалееву и Н.И. Чхало за полезные обсуждения.

#### Финансирование работы

Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (19-29-12053) и Министерством образования и науки РФ (FSRM-2020-0008).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- L.I. Goray, E.V. Pirogov, M.S. Sobolev, I.V. Ilkiv, A.S. Dashkov, Yu.A. Vainer, M.V. Svechnikov, P.A. Yunin, N.I. Chkhalo, A.D. Bouravlev, Semiconductors, 53 (14), 1910 (2019). DOI: 10.1134/S1063782619140082
- [2] A.A. Andronov, A.V. Ikonnikov, K.V. Maremianin, V.I. Pozdnjakova, Y.N. Nozdrin, A.A. Marmalyuk, A.A. Padalitsa, M.A. Ladugin, V.A. Belyakov, I.V. Ladenkov, A.G. Fefelov, Semiconductors, **52** (4), 431 (2018). DOI: 10.1134/S1063782618040048
- [3] И.В. Алтухов, С.Е. Дижур, М.С. Каган, С.К. Папроцкий, Н.А. Хвальковский, А.Д. Буравлев, А.П. Васильев, Ю.М. Задиранов, Н.Д. Ильинская, А.А. Усикова, В.М. Устинов, Письма в ЖЭТФ, **103** (2), 128 (2016). DOI: 10.7868/S0370274X16020090 [Пер. версия: 10.1134/S002136401602003X].
- [4] L.I. Goray, E.V. Pirogov, E.V. Nikitina, E.V. Ubyivovk, L.G. Gerchikov, A.N. Ipatov, A.S. Dashkov, M.S. Sobolev, I.V. Ilkiv, A.D. Bouravlev, Semiconductors, 53 (14), 1914 (2019). DOI: 10.1134/S1063782619140094
- [5] A.A. Andronov, E.P. Dodin, D.I. Zinchenko, Yu.N. Nozdrin, A.A. Marmalyuk, A.A. Padalitsa, Quantum Electron., 40, 400 (2010). DOI: 10.1070/QE2010v040n05ABEH014298
- [6] M.I. Amanti, G. Scalari, R. Terazzi, M. Fischer, M. Beck, J. Faist, A. Rudra, P. Gallo, E. Kapon, New J. Phys., 11, 125022 (2009). DOI: 10.1088/1367-2630/11/12/125022

- [7] L. Goray, E. Pirogov, M. Sobolev, I. Ilkiv, A. Dashkov, E. Nikitina, E. Ubyivovk, L. Gerchikov, A. Ipatov, Yu. Vainer, M. Svechnikov, P. Yunin, N. Chkhalo, A. Bouravlev, J. Phys. D: Appl. Phys., 53, 455103 (2020).
  DOI: 10.1088/1361-6463/aba4d6
- [8] U. Pietsch, V. Holy, T. Baumbach, *High-resolution X-ray scattering: from thin films to lateral nanostructures* (Springer, Berlin, 2004).
- [9] V.I. Punegov, K.M. Pavlov, A.V. Karpov, N.N. Faleev, J. Appl. Cryst., 50, 1256 (2017). DOI: 10.1107/S1600576717010123
- [10] M. Borcha, I. Fodchuk, M. Solodkyia, M. Baidakova, J. Appl. Cryst., 50, 722 (2017). DOI: 10.1107/S1600576717006574
- [11] I.V. Kozhevnikov, L. Peverini, E. Ziegler, Phys. Rev. B, 85, 125439 (2012). DOI: 10.1103/PhysRevB.85.125439
- [12] Вебсайт Курчатовского комплекса синхротроннонейтронных исследований [Электронный ресурс]. URL: http://kcsni.nrcki.ru/pages/main/sync/beamlines/phaza/ index.shtml (дата обращения 22.03.21).
- [13] C.D. Thurmond, G.P. Schwartz, G.W. Kammlott, B. Schwartz, J. Electrochem. Soc., 127, 1366 (1980).
- [14] Н.А. Торхов, ФТП, **37** (10), 1205 (2003). [Пер. версия: 10.1134/1.1619513].
- [15] M. Svechnikov, J. Appl. Cryst., 53, 244 (2019).
   DOI: 10.1107/S160057671901584X
- [16] Website of I.I.G., Inc. [Электронный ресурс]. URL: http://pcgrate.com (дата обращения 22.03.21).
- [17] Л.И. Горай, Е.В. Пирогов, М.С. Соболев, Н.К. Поляков,
   А.С. Дашков, М.В. Свечников, А.Д. Буравлев, ЖТФ, 90 (11), 1906 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.11.49982.108-20
   [Пер. версия: 10.1134/S1063784220110134].
- [18] L.I. Goray, G. Schmidt, in: *Gratings: theory and numerical applications*, ed. by E. Popov, 2nd ed. (Presses Universitaires de Provence, 2014), p. 447. https://www.fresnel.fr/files/gratings/Second-Edition/Chapter12.htm
- [19] S.G. Podorov, N.N. Faleev, K.M. Pavlov, D.M. Paganin,
   S.A. Stepanov, E. Forster, J. Appl. Cryst., 39, 652 (2006).
   DOI: 10.1107/S0021889806025696
- [20] A.V. Subashiev, L.G. Gerchikov, A.N. Ipatov, J. Appl Phys., 96, 1511 (2004). DOI: 10.1063/1.1763238
- [21] I. Vurgaftman, J.R. Meyer, L.R. Ram-Mohan, J. Appl. Phys., 89, 5815 (2001). DOI: 10.1063/1.1368156
- [22] H.E. Beere, J.C. Fowler, J. Alton, E.H. Linfield, D.A. Ritchie, R. Köhler, A. Tredicucci, G. Scalari, L. Ajili, J. Faist, S. Barbieri, J. Cryst. Growth, 278, 756 (2005). DOI: 10.1016/j.jcrysgro.2004.12.172
- [23] Л.Г. Герчиков, А.С. Дашков, Л.И. Горай, А.Д. Буравлёв, ЖЭТФ, в печати.